



## 每日晨訊

108年02月21日

大盤分析(昨日指數：10272.46，漲/跌：+120.20、成交金額1322.72億)

### 台積帶頭上攻 大盤拉高結算

#### 盤勢分析：

美股: 美國股市週三小漲，道瓊上漲 63.12 點約 0.24%、那斯達克上漲 2.3 點約 0.03%、費半上漲 11.79 點約 0.87%，投資人在 Fed 有望停止縮表，美股四大指數上漲。

台股: 延續多頭格局，在市場對台積電今年度將配發 10 元現金股利，優於市場預期下，台積電開高約 1%。大盤也高後再 10240 點附近震盪，最後在下午 1 點後指數進一步上攻，終場收最高 10272 點。本日因外資以做多並以權值股為主要標的，台積電、鴻海皆為外資買超前十大標的，多檔大型權值股皆有表現。終場收漲 120.2 點，量能增加至 1300 億左右水準。OTC 部分，走勢雖不如上市亮眼但仍續強，持續沿著 5 日均線上攻。後續操作上來看，短線全球股市續強，不過在昨日拉高結算後，即將挑戰之前 10300-10400 跳空缺口，恐會有壓。不過時間稍微拉長來看後續在盤勢及操作仍可維持正向。選股上可留意盤中多方資金聚集。

技術分析：指數再創波段新高，強勢站上半年線，KD、MACD 高檔背離，有機會鈍化，拉回不破萬點皆為多方控盤。

操作建議：短線反彈偏多力道強，強勢站上半年線，OTC 挑戰年線，主力回補，不預設高點，順勢交易，個股仍有表現機會，維持偏多操作，留意技術、籌碼轉強的個股。